

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ ПРЯМОГО ПАДЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ НА *pin*-ДИОДАХ В ПРОЦЕССЕ ИМПУЛЬСНОГО НЕЙТРОННОГО ОБЛУЧЕНИЯ

© В.Н.Афанасьев, Е.Ф.Уваров

Акционерное общество «Научно-производственное предприятие “Сапфир”»,
105318 Москва, Россия
(Получена 3 августа 1995 г. Принята к печати 31 августа 1995 г.)

Исследованы изменения прямого падения напряжения на кремниевых *pin*-диодах с шириной *i*-области $w = 25-125$ мкм, обусловленные импульсным нейтронным облучением и быстрым отжигом радиационных дефектов. Экспериментальные результаты проанализированы и объяснены с учетом немонотонной зависимости отношения ширины *i*-области к длине диффузии, изменяющейся в процессе нейтронного импульса и последующего отжига.

Процессы быстрого отжига радиационных дефектов в полупроводниковых приборах в процессе импульсного нейтронного облучения изучались в основном по изменениям коэффициента усиления транзисторов h_E [1,2]. Этот параметр однозначно связан со временем жизни первенцевых носителей заряда τ , которое весьма чувствительно к наличию дефектов в активной области приборов. Изменения параметров $\Delta h_E(t)$, $\tau(t)$ и фактора отжига $AF(t)$ со временем t после нейтронного импульса носят монотонный характер.

В настоящей работе исследовались изменения прямого падения напряжения $\Delta U_f(t)$ на кремниевых *pin*-диодах в процессе воздействия на них импульсом нейтронов со спектром деления и длительностью 8 мс. Начальное время жизни определялось методом «восстановления обратного сопротивления» [3]. В процессе и после импульсного нейтронного облучения через исследуемые *pin*-диоды протекал ток в прямом направлении. Изменение падения напряжения на диоде регистрировалось на первом канале запоминающего осциллографа С8-17 с компенсацией начальной величины $U_f = U_f^{\min}$, что позволило почти на порядок повысить точность измерений ΔU_f . На втором канале осциллографа регистрировалась форма гамма-нейтронного импульса. Исследования проводились на *pin*-диодах с шириной *i*-области $w = 25 \pm 5$, 70 ± 10 и 125 ± 25 мкм.

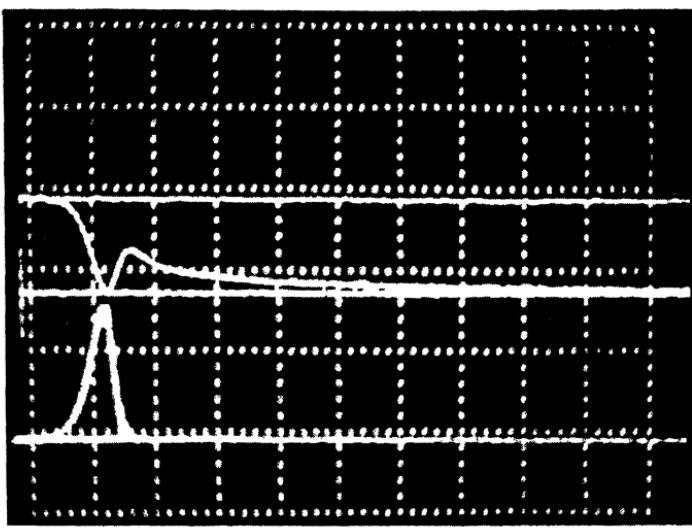


Рис. 1. Осциллографмма изменения прямого падения напряжения на диоде (верхний луч) в процессе, а также до и после воздействия нейтронного импульса (нижний луч). Масштаб по оси X — 10 мс/дел., по оси Y — 10 мВ/дел.

Наблюдавшиеся экспериментальные зависимости $\Delta U_f(t)$ даже качественно отличались от вида зависимостей $\Delta h_E(t)$ в работе [1,2], несмотря на то что в основе тех и других лежат процессы введения и отжига радиационных дефектов, приводящие к изменениям времени жизни τ . Кроме обычных [1,2] и инверсных зависимостей $\Delta U_f(t)$, когда величина U_f сначала падает до некоторого минимального значения в конце нейтронного импульса, а затем несколько возрастает в течение времени, существенно превышающего длительность импульса, были зарегистрированы и более сложные зависимости (рис. 1), не отмечавшиеся ранее. Порядок появления этих зависимостей при последовательном воздействии на диоды серии импульсов следующий: при малых дозах нейтронного облучения Φ наблюдались инверсные зависимости $\Delta U_f(t)$, при средних дозах — сложные (рис. 1) и при больших дозах — обычные зависимости $\Delta U_f(t)$, форма которых уже не изменялась при дальнейшем росте дозы нейтронного облучения. Таким образом, наблюдавшиеся нами изменения $U_f(t)$ связаны в воздействии нейтронной компоненты, а не сопутствующего γ -излучения.

Как показал проведенный анализ, не только все наблюдавшиеся в экспериментах виды зависимостей $\Delta U_f(t)$, но и последовательность их появления с ростом дозы нейтронного облучения могут быть объяснены, если учесть немонотонный характер изменения U_f на *pin*-диодах при изменении длины диффузии неравновесных носителей заряда L или отношения w/L . Известно [4], что падение напряжения на *pin*-диодах складывается из 2 составляющих: падения напряжения на *p-i*- и *n-i*-переходе (в первом приближении считающихся равными) и на *i*-области диода. Количественно зависимость $U_f = f(w/L)$ может быть описана известными выражениями (175) и (176) из работы [4]. Экспериментальная проверка этих выражений при последовательном облучении *pin*-диодов нейтронами со спектром деления, проведенная в

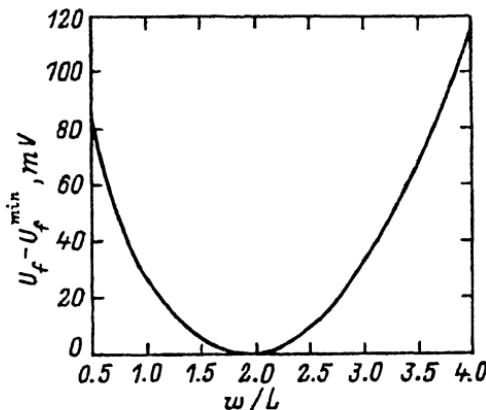


Рис. 2. Расчетная зависимость изменения величины прямого падения напряжения на диоде $U_f - U_f^{\min}$ от отношения ширины i -области w к диффузионной длине носителей заряда L .

работе [5], показала хорошее соответствие экспериментальных и расчетных зависимостей $U_f(w/L)$ или $U_f(\Phi)$. Поэтому эти выражения были использованы нами для расчета зависимостей $\Delta U_f = f(w/L)$ в диапазоне $w/L = 0.5\text{--}4$ (рис. 2), характерном для наших экспериментов. Как видно из рис. 2, с ростом отношения w/L (т. е. с ростом дозы облучения и обусловленной этим уменьшением длины диффузии L) величина U_f сначала уменьшается, проходит через минимум при значении $(w/L)_{\min} = 1.9$ и затем монотонно возрастает. Начальное значение w/L для всех исследованных *pin*-диодов составляли 1.2 ± 0.2 . Поэтому, если начальное значение w/L (до облучения), промежуточное (в конце нейтронного импульса) и конечное значение (после завершения процесса быстрого отжига в момент t) меньше величины $(w/L)_{\min} = 1.9$, то зависимость $U_f(t)$ будет инверсной. При больших дозах облучения, когда начальное, промежуточное и конечное значения $(w/L) > 1.9$, будут наблюдаться зависимости, идентичные описанным в работах [1,2]. Наконец, в тех случаях, когда начальное значение $(w/L) < 1.9$, а конечное $(w/L) > 1.9$, будут наблюдаться сложные зависимости, аналогичные представленным на рис. 1.

Естественное объяснение в рамках предложенной модели находит и последовательность появления разных видов зависимостей $\Delta U_f(t)$ при воздействии серии нейтронных импульсов на *pin*-диоды, отмеченная выше. По экспериментальным (рис. 1) и расчетным (рис. 2) данным были восстановлены зависимости $\tau(t)$ и $AF(t)$ после нейтронного облучения и быстрого отжига исследованных *pin*-диодов. Они имели стандартный вид, описанный в работах [1,2], что подтвердило правильность проведенного нами анализа.

Поскольку исследованные зависимости $\Delta U_f(t)$ наблюдались на *pin*-диодах с шириной i -области от 25 до 125 мкм и в диапазоне прямых токов от 1 до 100 мА, можно полагать, что полученные в работе результаты характерны для всех кремниевых *pin*-диодов, подвергнутых импульсному нейтронному облучению.

Список литературы

- [1] D. Binder, D.T. Butcher, J.R. Crepps, E.L. Hammer. IEEE Trans. Nucl. Sci., NS-15, 84 (1968).
- [2] L.R. Murray, G.C. Messenger. IEEE Trans. Nucl. Sci., NS-28, 4392 (1981).
- [3] В.Н. Афанасьев, А.П. Степовик, П.И. Филимончева, Ю.Ф. Тутуров. ФТП, 5, 1067 (1971).
- [4] В.С. Вавилов, Н.А. Ухин. Радиационные эффекты в полупроводниках и полупроводниковых приборах (М., Атомиздат, 1969) р. 224.
- [5] J.M. Swartz, M.O. Thurston. J. Appl. Phys., 37, 745 (1966).

Редактор Т.А. Полянская

A dynamics of variation of forward voltage drop on *pin*-diodes under transient neutron irradiation

V.N. Afanasiev, E.F. Uvarov

Stok Company «NPP Sapfir», 105318 Moscow, Russia.

A study has been made of variations of forward voltage drop on silicon *pin*-diodes with the *i*-region width from 25 to 125 μm under transient neutron irradiation and fast annealing of radiation defects. Experimental results are analysed and explained in terms of the non-monotonic dependence of the ratio of the *i*-region width to the diffusion length that changes throughout the neutron pulse and subsequent annealing.
